

SOLUTIONS FOR EVERY APPLICATION LÖSUNGEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

HPC

HPC High Power Cutting

For applications requiring considerable material removal for machining articles in stone, metal, glass for building and wood for housing.

Für Bearbeitungen, die eine starke Materialabtragung erfordern, für die Bearbeitung von Artikeln aus Stein, Metall, Bauglas und den Holzbau.



HSC

HSC High Speed Cutting

For applications with limited removal such as wood panels, stone, aluminium, composite materials and glass.

Für Anwendungen mit geringer Abtragung, wie Platten aus Holz und Stein, Aluminium, Verbundmaterialien und Glas.



M

MOTION

For applications requiring the movement of the piece or a kinematic system on a machine.

Breites Angebot an Lösungen, die die Bewegung des Werkstücks oder eines kinematischen Systems einer Maschine erfordern.



E

ELECTRONICS

For the read/write management of analogue or digital I/Os, electric drives, fieldbus bridges and remote operator interfaces.

Für Anwendungen zur Verwaltung des Lesens und Schreibens von analogen oder digitalen I/O, elektrischen Antriebe, Feldbusbrücken und ausgelagerten Benutzerschnittstellen.

